

中国将出台政策法规鼓励半导体产业发展 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/458/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E5_B0_86_E5_c36_458980.htm 国家近期将逐步完善半导体产业政策，出台一系列政策法规，将产业发展逐步纳入法制化轨道。据电子信息产业部电子信息管理司丁文武副司长介绍，目前，国家有关部门正在制定进一步鼓励IC制造业发展的政策，新政策有望在今年底之前出台。此外，国家有关部门还制定了软件与集成电路产业发展条例，将软件与集成电路发展纳入法制轨道，此条例已经纳入今年国务院的立法规划。据了解，国家“十一五”规划和相关的科技规划都把发展半导体产业作为重点，国家“十一五”科技规划确定的16个重大专项课题中，有2个与集成电路有关。“十一五”期间，国家将通过深入规划，进一步做大产业规模，提高自主创新能力，形成以企业为主体的创新体系。以应用为先导，设计为重点，加快专用设备和仪器仪表的发展。根据信息产业部规划，到2030年，我国半导体行业销售规模将达到3000亿元，占有世界市场份额8%，IC封装业进入国际主流领域。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com